

Procesamiento de películas

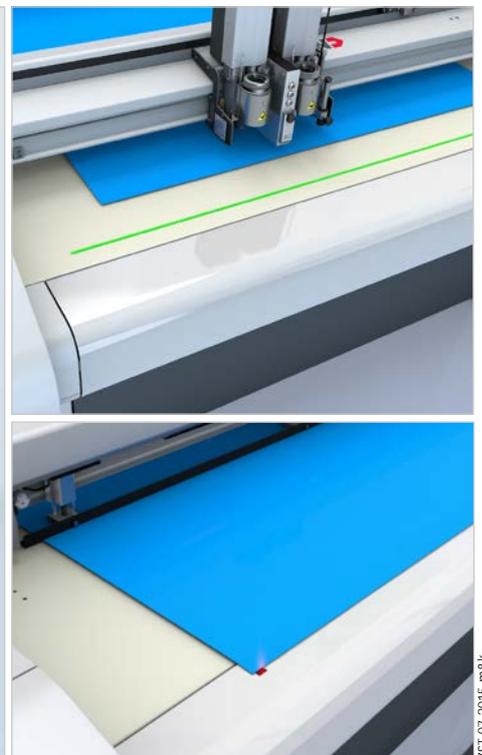
Los plotter S3 para el procesamiento de películas establecen los requisitos óptimos para conseguir máxima precisión de corte inicial y la mejor calidad Kiss-Cut.

Para obtener una excelente calidad también para las aplicaciones de película, se ha equipado el S3 con unas funciones adicionales especiales. El núcleo del sistema de plotter especializado es una placa de vacío de propio desarrollo que permite el mecanizado directamente sobre la superficie de trabajo. Una perfecta precisión de profundidad es esencial en caso de las aplicaciones de película, especialmente para el Kiss-Cutting. Como para utilizar esta placa de vacío no se

necesita ninguna base de corte, la calidad de los resultados incrementa de forma considerable. De este modo incluso es posible cortar y desreticular sin ningún problema las letras más pequeñas y las formas filigranas. Para el procesamiento del material en forma de rollos se utiliza un sistema de avance especial. De este modo se consigue una alta precisión de conexión incluso en la producción de longitudes excesivas. Un sensor de fin de película detiene el servicio automáti-

camente cuando se alcanza el fin de material.

El plotter para láminas está perfectamente adaptado al servicio con un módulo **Kiss Cut - KCM-S**. ¡Esta combinación formada por el S3, la KCM-S, la placa de vacío de película y el sistema de avance especial permite realizar los pedidos con la máxima precisión de conexión y exactitud! Una franja de corte para cortes de separación limpios completa este sistema.



ZST-07-2015-m&k

Detalles

La anchura de vacío puede ajustarse por toda la superficie de trabajo de forma personalizada.

Alta precisión de profundidad durante el Kiss-Cutting.

Compatible con diferentes desbobinadores de Zünd. El desbobinado del material puede realizarse en el sentido de bobinado o en sentido contrario.

Gracias a la alta precisión de corte, el sistema de plotter resulta perfecto para cortar letras más pequeñas y piezas filigranas.

Compatible con **S3**.

Todas las ventajas de un vistazo

La placa de vacío de propio desarrollo fija las películas de forma óptima sobre la superficie de trabajo.

El sistema de avance especial garantiza la máxima precisión de conexión en caso de producción de longitudes excesivas.

Un sensor de fin de película señala al plotter cuándo llega el final del material en forma de rollos.

La franja de corte permite cortes de separación limpios.